

# シリコライトαデューサータイプ°(端末処理キット)取扱説明書

保管用

エイテックス株式会社

このたびは、「シリコライトαデューサータイプ°(端末処理キット)」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工取付けを行ってください。

Ver.211101

## ⚠ 注意

- 本製品を使った端末処理は必ず施工前に行ってください。
- 万一施工後に行う場合は必ず電源を切ってください。故障・感電・火災の原因となります。
- 本製品使用前に必ず接着剤裏面に記載されている「使い方」「注意事項」を読んで記載内容の指示に従ってください。

## 保証

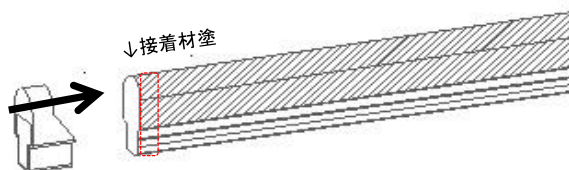
- お客様による製品カットを行ったのち、発生した不具合は保証の対象外となります。
- 本製品はシリコライトαデューサータイプ°用端末処理専用です。他の用途には使用しないでください。

## 内容物

	品番
	KTGD - C
取扱い説明書	1
エンドキャップ	4
接着剤	1

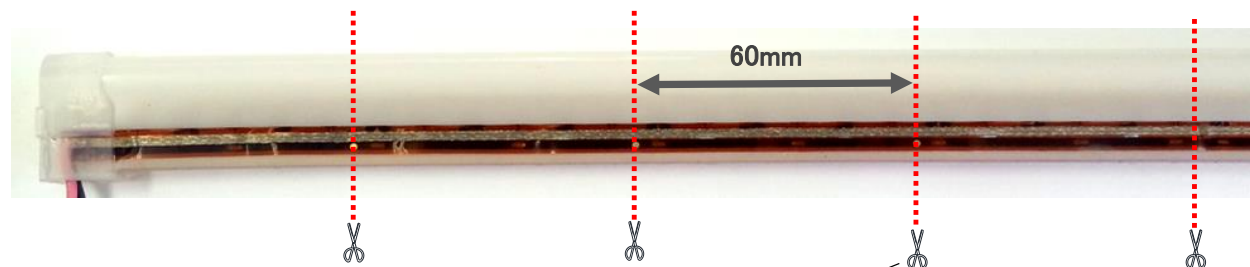
## 使用方法

1. シリコライトαデューサータイプ°を伸ばし、所要長さにカットする
  - ・ シリコライトαデューサータイプ°を伸ばし、カット位置に従ってケースごとモールカッターなどでカットします。
2. エンドキャップを取り付ける
  - ① ケース外周に接着剤を塗り、エンドキャップにケースを差し込みます。
  - ② 固着するまで約1時間放置します。

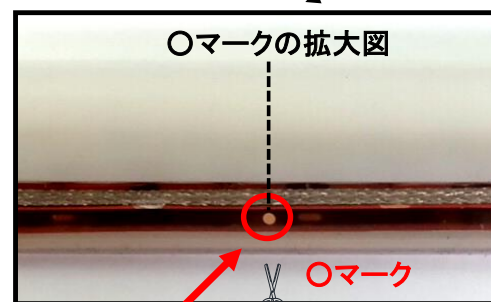


カット位置

注) 一度カットすると元に戻せませんので慎重に作業してください。



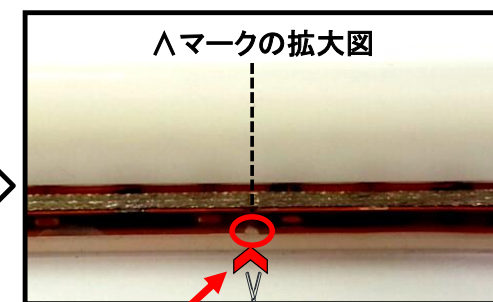
モールカッター等、切り口がきれいに整う工具でカットしてください。



○マークの中央でカット



垂直にカットしてください



基板底面が山形になっている位置の中央部でカット



垂直にカットしてください

どちらでもカット加工可